

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称：科思科技 股票代码：688788 编号：2025-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 策略会
参与单位名称	2025年5月27日 民生证券策略会邀请的分析师和投资者 2025年5月28日 中信证券策略会邀请的分析师和投资者、国盛证券策略会邀请的分析师和投资者
时间	2025年5月27日 民生证券策略会 2025年5月28日 中信证券策略会、国盛证券策略会
地点	上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海浦东香格里拉酒店、宁波香格里拉酒店
公司接待人员姓名	2025年5月27日 投融资经理周洁 2025年5月28日 投融资经理周洁，高芯思通总经理助理、产品开发管理部总监晏明峰，中科思创总经理刘硕
投资者关系活动主要 内容介绍	<p>一、活动内容</p> <p>投融资经理周洁在民生证券策略会、中信证券策略会上与分析师和投资者进行了交流。</p> <p>在国盛证券策略会上，高芯思通总经理助理、产品开发管理部总监晏明峰以《AI指控与自主网产业发展》为主题，中科思创总经理刘硕以《水下智能系统产业发展》为主题进行分享，并与分析师和投资者进行了交流。</p> <p>二、回答交流</p> <p>1、请介绍公司基本情况？</p> <p>答：深圳市科思科技股份有限公司成立于2004年，于2020年在科创板上市，主要从事行业为电子信息行业。公司坚持在计算机与网络、通信、计算机软</p>

件、云计算、虚拟现实、人工智能、智能决策、芯片设计开发等领域持续进行研发投入，在公司所属行业具备显著的先发优势与深厚的技术积淀。近年来，随着实际装备需求的发展，公司前瞻性布局智能化方向，构建了从芯片到模组到整机到系统的全产业链能力。本年度，行业有望全力加速推进任务，行业需求端呈现“传统装备交付进展加速+新兴领域快速发展”双轮驱动。

2、听了公司对自研智能无线电基带处理芯片的介绍，请问公司智能无线电基带处理芯片的研发难度大吗？

答：公司自主研发智能无线电基带处理芯片的难度较大，因为该芯片不是在固有蜂窝网上去做适配，需要满足各种严酷环境下的适用场景，且对高速传输、抗毁性、国产化等方面有要求。公司及早部署，基于对行业技术发展趋势的前瞻性研判，以及公司核心产品对高性能无线通信芯片的战略需求，选择自主研发全国产化的智能无线电基带处理芯片。目前公司自主研发的第一代智能无线电基带处理芯片已进入商业化推广阶段，正在无人机、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用，搭载公司自研芯片的模组、终端产品已具备批量交付的能力。公司自主研发的新一代智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片，正在推进芯片功能、性能的全面测试。此款芯片的关键设计指标均比第一代芯片有大幅提升，支持更大的组网能力，组网规模比上一代芯片成倍增长。公司已布局和开展第三代智能无线通信芯片研发工作，旨在低成本、低功耗角度进一步提升芯片领域竞争力。

3、请问公司目前在智能化相关的产品布局以及未来公司产品规划方向？

答：公司密切关注行业动向和客户需求变化，聚焦无人化、智能化、国产化等未来趋势。在智能云与智能装备、智能通信芯片及智能无线通信产品及技术等领域不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，丰富产品种类，扩大产品市场应用，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提高公司在电子信息领域的行业地位。

公司深度研发的智能化产品融合 AI 人工智能、智能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术，应用于智能感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景，智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下。搭

载了公司自研无线自组网通信模块的无线自组网智能驾驶计算平台、智能显控终端已小批量交付试用，该系统支持无人终端根据不同任务，自主规划路线。公司自训的模型系统可实现高度自主智能，可理解人工指令，对环境信息实现智能感知，自主操控设备，并不断学习优化决策流程。基于人工智能技术的知识生成系统，接入丰富的基础知识库，涵盖教育、决策、自动化文档生成、智能助手等领域，可实现知识回答、文档生成、数据检索的能力。水下相关产品基于自研专用AI算法，以及极致地轻量化处理技术，在端侧大幅提高水下探测准确率，提供全面、高效的决策支持。公司自主研发的智能无线电基带处理芯片也进展顺利，第一代芯片已经成功流片，进入商业化推广阶段，正在无人机车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用，新一代芯片也顺利完成试产流片。

4、公司介绍了许多软件方案，请问公司业务主要是硬件还是软件？

答：公司的业务主要响应客户需求，可以为客户提供软件或硬件产品，同时公司也提供软硬件结合的产品整体交付方案。可以满足客户多样化的需求。

5、请问公司对未来市场开拓的展望？？

答：公司拥有一支优秀的销售团队，目前新签订单增长情况良好。公司也在积极开拓民用市场的业务机会，在应急、电力、铁路、海运交通、矿区作业等新兴市场领域的拓展。

6、请问公司技术团队的情况？

答：公司长期保持400人以上的研发团队，占公司总人数的比例超过50%。公司芯片子公司高芯思通近期将法定代表人、董事变更为刘宗林，刘总具有深厚的微处理器及集成电路行业技术积累，长期从事芯片研发工作，作为主要参与人多次获得重要奖项。刘总的加入将给高芯思通带来新的变化。

近2年公司的研发费用均在2亿元以上，公司将保持研发专注度。

7、请问公司今年业绩大概能做到多少？

答：今年是十四五的最后一年，公司总体经营趋势向好发展，截至一季报披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约4.08亿元（含口头订单），比去年同期有较大幅度的增长，今年公司将争

	取业绩突破。
附件清单（如有）	无